ТЭСМ.505010 СБ

Рис.1 ТЭСМ.505010 полный вариант

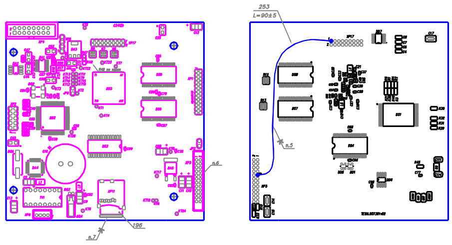
1. *Размеры для справок.
2. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой паяльной RM-89 или аналогом.
   Бессвинцовые элементы паять бессвинцовыми материалами.
3. Установку ИЭТ производить по ГОСТ 29137-91:
   поз. 61,70,73,79,85,94,187 – Вариант 370.18.0000.00.00.
   SMD-элементы устанавливать по стандарту IPC-A-610D.
4. Элементы поз.13,31,97-121,184 устанавливать до упора в плату.
5. Клей "расплав" CX955 Steinel Германия.
6. Контакт 10 у вилки XP3 удалить перед монтажом.
7. Карту памяти поз.196 после установки в разъем XP11 фиксировать полоской клея силиконового.
8. Требования к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610D.
9. Остальные Т.Т. по ОСТ4.ГО.070.015.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | PN 1685 | | 14.10.11 | ТЭСМ.505010 СБ |
| Изм. | Лист | N докум. | Подп. | Дата | |
| Разраб. | | Макарова | | | Контроллер дисплея МПР5-02, МПР6-03 Сборочный чертеж |
| Пров. | | Ошев | | | Лит. / Масса / Масштаб: 1.5:1 |
| Т. контр. | | Орлова | | | Лист 1 / Листов |
| Н. контр. | | Макарова | | | ООО фирма "Тритон-ЭлектрониксС" |
| Утв. | | Булаев | | | |

ТЭСМ.505010 СБ

Рис.2 ТЭСМ.505010-01 МПР6-03 12", 15"

(остальное см. Рис.1)



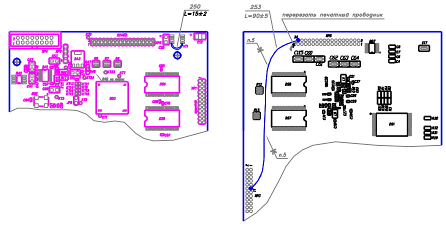
ТЭСМ.505010 СБ



ТЭСМ.505010 СБ

Рис.3 ТЭСМ.505010-02 МПР5-02 7"+TS

(остальное см. Рис.2)



ТЭСМ.505010 СБ